

平成 26 年 11 月 14 日

各 位

会 社 名 トレックス・セミコンダクター
株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藤 阪 知 之
(コード番号：6616)
問合せ先 常務取締役 木 村 浩
事業戦略室長
(TEL. 03-6222-2875)

連結子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の完全子会社である株式会社ディーブイイー（以下「ディーブイイー」）を、平成 27 年 3 月 1 日をもって吸収合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本合併は 100%子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。

記

1. 合併の目的

当社は、高周波 IC を中心とした各種アナログ IC 製品の開発をディーブイイーに委託しております。吸収合併によってディーブイイーの開発機能を当社に取り込み、お客さまのニーズを的確に捉えた製品開発を組織的に一体となって進めることによって、事業の一層の加速化を図ることといたしました。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

取締役会決議日	平成 26 年 11 月 14 日
合併契約締結日	平成 26 年 11 月 14 日
実施予定日（効力発生日）	平成 27 年 3 月 1 日

なお、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、ディーブイイーにおいては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会を開催いたしません。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ディーブイイーは解散いたします。

(3) 合併に係る割当ての内容

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

ディーブイイーは、新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。

3. 合併当事会社の概要（平成 26 年 9 月 30 日現在）

	存続会社	消滅会社
(1) 商号	トレックス・セミコンダクター株式会社	株式会社ディーブイイー
(2) 本社所在地	東京都中央区新川一丁目 24 番 1 号	東京都中央区新川一丁目 24 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 藤阪 知之	代表取締役 木村 浩
(4) 事業内容	各種アナログ IC 製品の開発・製造・販売	各種アナログ IC 製品の開発・基礎技術研究
(5) 資本金	1,794 百万円	25 百万円
(6) 設立年月日	平成 7 年 3 月 31 日	平成 4 年 2 月 3 日
(7) 発行済株式数	2,645,300 株	500 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び持株比率	フェニテックセミ コンダクター(株) 16.63% 尾崎正晴 6.42% 藤阪知之 4.66% アルス株式会社 4.27% 株式会社中国銀行 4.16%	トレックス・セミ コンダクター(株) 100%
(10) 直前事業年度（平成 26 年 3 月期）の経営成績及び財政状態		
	平成 26 年 3 月期（連結）	平成 26 年 3 月期（単体）
総資産	10,800 百万円	275 百万円
純資産	7,904 百万円	232 百万円
1 株当たり純資産	3,433.14 円	464,194 円
売上高	9,390 百万円	80 百万円
営業利益	1,414 百万円	30 百万円
経常利益	1,339 百万円	30 百万円
当期純利益	1,357 百万円	28 百万円
1 株当たり当期純利益	592.05 円	57,892 円

4. 合併後の状況

本合併後の当社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変更ありません。

5. 業績に与える影響

本合併は、当社の 100%出資の連結子会社との合併であるため、連結業績への影響はありません。

（参考）平成 27 年 3 月期連結業績予想（平成 26 年 11 月 14 日公表）及び平成 26 年 3 月期連結業績実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 （平成 27 年 3 月期）	9,900 百万円	1,420 百万円	1,500 百万円	1,100 百万円
前期実績 （平成 26 年 3 月期）	9,390 百万円	1,414 百万円	1,339 百万円	1,357 百万円

以上